

第25回 半導体・オブ・ザ・イヤ― 受賞7製品を選定

5/23
2019

デバイス最優秀はクアルコム

本紙は、最先端のIT機

器・産業を支える半導体製

品を表彰する「第25回 半

導体・オブ・ザ・イヤ―2

019」を開催し、半導体

デバイス、半導体製造装置、

半導体用電子材料の3部門

でグランプリ、優秀賞の計

7製品を選定した。

2018年4月～19年3

月までの間に発表された製

品・技術（バージョンアッ

プなどを含む）を対象に3

部門で自由応募と本紙記者

による対象製品・技術をノ

ミネートし、開発の斬新性

半導体・オブ・ザ・イヤ― 2019 受賞一覧

【半導体デバイス部門】		
グランプリ	Qualcomm	Snapdragon 855 Mobile Platform
優秀賞	(株)マイクロ・ナイドライド	マイクロLEDディスプレイ用UV-LEDチップ
優秀賞	(株)ルネサスイーストン	高感度半導体ひずみセンサー「STREAL」
【半導体製造装置部門】		
グランプリ	レーザーテック(株)	マスク blanks 欠陥検査/レビュー装置 MAGICSシリーズ「M9650/M9651」
優秀賞	Kulicke & Soffa Industries	Micro and Mini LED Solution「PIXALUX」
【半導体用電子材料部門】		
グランプリ	日本ガイシ(株)	2/3/4/6インチのGaN ウエハー
優秀賞	(株)Mナブラ	スズ-銅の金属間化合物(IMCC) 鉛フリーはんだ

冠を勝ち取った。

6月5日から3日間、東京ビッグサイトで開催される電子回路基板の国際展示会「JPCA Show」にて初日の5日午後から会場内で表彰式を行い、その際に受賞各社は受賞製品のショートプレゼンテーションを実施する予定だ。

や量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性などを基準に選考したが、いずれの部門でも時代背景を象徴する製品・技術が栄